・5502 生産工学・加工学

# 産業分類

・E 23 非鉄金属製造業・E 24 金属製品製造業

# キーワー

- ・水素制御 ・無歪み加工
- ・無金み加」 ・精密加工
- 軟質材加工

工学

# 超硬刃物の CMP 仕上げと加工

江龍 修(機能工学専攻)

### 研究概要

粒子状タングステンカーバイド(WC)を主原料とする超便工具は、ダイヤモンド砥石を用いて仕上げられています。その表面はダイヤモンド加工時に W<sub>2</sub>C 相へと化学変化しています。その表層を新規開発した CMP 技術によって再研磨することで、WC 相を表出させることが出来ます。

# 背景・従来技術

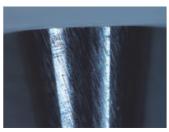
市販されている超便工具の刃先は、電子顕微鏡で観察すると凹凸が激しく、刃先丸みは大略数 $\mu$ m オーダーです。その為、非加工材料(ワーク)表面は、引きちぎられる様に加工され、表層から数十 $\mu$ m の加工歪み相が形成されます。水素などはその歪み相を容易に通過するため、刃物加工のみでは漏れが生じる状態となっています。

### 特徴

本仕上げ手法は、WC 粒子高さを揃えて刃物 加工できるため、ワーク表層の変質相厚さを薄 く出来、水素漏れ等を抑止出来ます。また、刃 先丸みを $1\mu$ m以下に制御できるため、精密加 工機械と組み合わせればサブミクロンオーダー の加工が実現できます。

# 実用化イメージ

人工臓器開発、水素燃料電池における水素輸送バルブ等





(a) 研磨前

(b)研磨後

実体顕微鏡による表面仕上げ前後の超硬チップの刃先の表面観察

# 企業等への提案

# 研究者からのメッセージ

上記提案以外の、諦めていた精密加工案件にチャレンジさせて下さい。

# 文献・特許

· 江龍修、田中弥生, 表面科学, 第35巻, 第2号, pp.74-77 (2014)

## 利用可能な設備・装置

・半導体加工用超精密研磨装置

## 共同研究を希望するテーマ

· 新規刃物開発

# とっきんと

